(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭59—86214

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/205
#H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7739-5F 7021-5F 砂公開 昭和59年(1984)5月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈アモルフアス半導体の製造方法

20特

願 昭57-196307

22出

願 昭57(1982)11月9日

⑩発 明 者

前川謙二

竹内幸久

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑫発 明 者

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

79発 明 者 森正昭

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑫発 明 者 西沢俊明

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑪出 願 人 日本電装株式会社

" 刈谷市昭和町1丁目1番地

個代 理 人 弁理士 大川宏

外2名

叫 和 擦

1,発明の名称

アモルファス半導体の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 相対向する一対の電板を有し、該電板圏に、分解エネルギーの異なる少なくとも2種類のアモルファス半導体生成ガスを洗し、電板間に印加された電圧により、グロー放電させて該ガスをブラズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体を生成する容量結合方式のプラズマCVDによるアモルファス半導体の製造方法において、

前記2種類の生成ガスのうち、一方は、基板に 対向する電板に設けられた細孔より、基板に対し 均一に渡し、

他方は、両領側に平行に顕統させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法。

(2) 前記量板に対向する電板に設けられた組孔 より導入するガスは、ドーパントガスであり、前 記両電板に単行に廃流させるガスは、母材ガスで あることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のアモルファス半導体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はアモルファス半導体の製造方法に関す ス

従来のアモルファス半遊休、特にアモルファス シリコンの製造方法を第1回に示す。第1回はい わゆる容量粘合型のプラズマCVD製造方法を示 したものである。第1図(a)に示す容量結合型 のプラズマCVD装置によるa-Siの製造方法 は、上部配板12と下部電板13との間にアモル ファスシリコン生成ガスを導入し、両電帳間に高 周波電力を印加して該電極間にグロー放電を起さ せ、前記の半導体生成ガスをプラズマ化して、ヒ ーター14によって加熱され、電板13上に設置 された基板上にアモルファスシリコンを成長させ るものである。ここで母材ガス、例えばシラン (SLHa) とドーパントガス (PHs又はBェ H ·) 等の半導体生成ガスは、あらかじめ混合さ れ上部第入口11から導入され、この混合ガスが 上部電板に設けた細孔から下部電板方向に一様に

送流されて、プラズマ放電を起させる様になっている。

本発明者等は、この製造方法によると、上部電極にも母材ガスであるシランガスによるアモルファスシリコンが成長し、これがガスフローのために、剥削して基板上に落下し、基板にピンホールを形成することを見い出した。

一方、従来の他のプラスマ C V D 製造方法を第1図(b)に示す。この製造方法は、前記の適電極間12、13に平行に、一方のガス流入口18から同様に混合された半導体生成ガスを解説を成すように導入し、ガスをプラスマ化して下部電極13上に設けられた基板上にアモルファスシリコンを成長させるものである。

ところが基板の長毛方向に扱って、混合ガスを流すために、シランガスが基板の長手方向に沿って一様にプラズマ化し、a - Si 静膜を堆積させるような条件では、シランガスとドーパントガスの分解エネルギーの差異によって、ドーパントガスのプラズマ化による分解程度に分布が生じ、基

面積のアモルファス半導体を均一にドープしたア モルファス半導体を初る製造方法を提供すること を目的としている。

本発明は、相対向する一対の電極を有し、該電極間に、分解エネルギーの異なる少なくとも2種類のアモルファス半導体生成ガスを流し、指揮間に印加された電圧により、グロー放理させてまがスをプラズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体の製造方法において、

前記2種類の生成ガスのうち一方は、基板に対向する電極に設けられた和孔より、基板に対し均一に接し、

他方は、両電板に平行に置流させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法から成る。

ここでアモルファス半導体とは、アモルファス シリコン(a – Si)、アモルファス炭化シリコン(a – Si C)及びアモルファス窒化シリコン (a – Si N)及び、これらの水素化物アモルフ 板の長手方向に沿ってドーブされた限の性質に分布が生じる。このため、第1図(b)の製造方法には、ガス流入口付近において、ドーブ効率がよく、ガス流入口から遠ざかる端面は、ドーブ効率がわるいという欠点があることを、木発明者等は見い出した。

即ち、第1図(b)に示す製造方法によって、 P型水素化アモルファスシリコンを作成し、これの導電率及び活性化エネルギーを調べたところ第 3図のような特性が得られた。この特性からガス 導入口から基板上ガス流方向に計った距離に対して で調電率が減少し、活性化エネルギーが増加して いることがわかる。即ち、流入口付近に多く不純 物がドープされていることを示している。このような不均一ドーブ特性を木発明者等は発見した。

そこで本発明の目的は、従来のこのような 2 つの製造方法の両欠点を改良するためになされたものである。

即ち、 基板上にピンホールを作成させることのない均一なアモルファス半導体を得ること及び大

ァス半導体等である。半導体生成ガスとは、シラン (Si H 4) の単体又はシランとメタンの混合とから成る母材ガスと、ドーバントガス (B 1 H 4) 別合 ガス 等の半導体生成のもととなるガスを言う。

そこで本発明は、成分比の小さなドーパントガスは上部電極に設けた細孔から流出させるようにしたものであり、成分比の大きな母材ガス、例えばシラン等は、電極間に平行に層流を成すように 流すようにしたものである。このように両性極関 に両ガスを流して混合し、プラズマ化してアモルファス半導体を成長させるものである。

本発明による製造方法では、上部電板側より導入されるドーパントガスは微小流量であるために、 上部電極に堆積したシリコンを剥削させることが ない。このため基板上に落下してピンホールを作 成するという欠点が改良される。

一方、上部電極に設けた和孔から越板に対して 均一にドーパントガスをチャンパー内に層流する ために、基板上に均一にドープされたアモルファ 以下、実施例により上記の構成ならびに効果を さらにあきらかにする。

生装置27を介して高周被電界が印加される。こ のような構成の製造装置において、ドーパントガ ス導入管21より日1日6より成るドーパントガ スを導入し、母材ガスを導入する母材ガス流入口 2 2 より日材ガスであるシラン (Si Hı)を均 ーに、排気口26の方向へ暫流させた。その後、 高周被発生装置27により、両電極圏に高周被電 界を印加して両電便間に混合ガスのプラズマを作 成してP型水素化アモルファスシリコンを基板上 に成長させた。このようにして切られたP型水素 化アモルファスシリコン薄膜の導電率及び活性化 エネルギーを測定した結果を第4図に示す。第4 図から明らかなように、基板上の良材ガスの流れ 方向に沿って、均一な導電率が得られていること がわかる。又、結性化エネルギーについても、同 様に均一になっていることがわかる。このことか ら基板上母材ガスの流れ方向に沿って、均一にド ープされたP型の水素化アモルファスシリコンが 得られたことがわかる。これを従来の方法で製造 した第3図と比べれば明らかに顕著な効果を有し

ていることがわかる。

次に上記の一具休例を示す。 母材ガスとして Si H 4 と C H 4 を Si H 4 : C H 4 = 1 . 0 : 0 . 2 ~ 1 . 0 (特に好ましくは Si H 4 : C H 4 = 1 . 0 : 0 . 3 ~ 0 . 5)の範囲で混合して作成する a - Si C : H に対する B 1 日 のドープ率が 0 . 1 %以下(特に好ましくは 0 . 0 1 ~ 0 . 0 5 %)のライトリードープの 場合、 従来の 製造方法では 均一なドープが不可能であったものが、 本発明に よる方法によって 均一にライトリードープを実現することができた。 特性の分布改善は先の例と同程度であった。

ここで、前記「特に好ましくは」とはP型a -Si C: Hを太陽電池光センサーのP型層として 利用する場合をいう。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、アモルファス半導体の従来の製造方法を示す図である。第2 図は本発明にかかるアモルファス半導体の製造方法の1 具体的な実施例を示す製造方法及びその装置を示したものである。

第3回は、従来方法によって製造したアモルファス半導体の導電率並びに活性化エネルポーを繋板の長手方向を変数としてその特性を調べた特性図である。第4回は、本発明の製造方法の1貝体的な実施例によって製造されたP型水素化アモルファスシリコンの導電率ならびに活性化エネルポーを同様に基板長手方向を変数として測定した特性図である。

2 1 …ドーパントガス導入管 2 2 … 四材ガス族入口 2 3 …上部電板

24…下部電板

特許山原人 白木馆装炼式会社 代理人 弁理士 大川 宏 同 弁理士 整谷 怪 同 弁理士 丸山明夫

